◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-58508

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月25日

H 01 G 9/02 D 04 H 1/58 301 A 7924-5E 7332-3B

ЭD

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

3発明の名称 電解コンデンサ

②特 願 平2-168257

②出 願 平2(1990)6月28日

@発 明 者 佐 々 木 稔 昌 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株 式会社内

式会社内

@発 明 者 仲 秋 健 太 郎 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株

长会补内

式会社内

@発 明 者 島 田 晶 弘 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株

式会社内

⑪出 願 人 日本ケミコン株式会社

70代理人 弁理士 浜田 治雄

最終頁に続く

明細書

発明の名称
 電解コンデンサ

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 陽極箔と陰極箔との間にセパレータが介在する電解コンデンサにおいて、前記セパレータが不縁布からなる電解コンデンサ用セレータであり、前記不織布の繊維間をボリビニルアルコール、エポキシ樹脂、シリコと勧脂がいく、カラミン樹脂よりなる群から選択されるバインダでバインディングしたことを特徴とする電解コンデンサ・
 - (2) 不観布を構成する繊維が、マニラ繊維、クラフト繊維、エスパルト繊維、アラミド繊維、ボリフェニレンサルファイド繊維、ボリエステル繊維、ボリプロピレン繊維、ボリイミド繊維並びにボリサルホン繊維よりなる群から選択される請求項1記載の電解コンデンサ・
 - (3) 不織布の密度が 0.01~ 0.10 g / cm³ であり、 厚さが 10~ 200 μm である請求項 1 記載の電

解コンデンサ。

東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、独特のセバレータを備える電解コンデンサに関し、更に詳しくは、電解コンデンサ用セパレータを改良することにより、特に低密度化を図った不総布の引張り強度が向上しコンデンサ素子の巻回工程後の微維密度のバラツキが解消されショート発生件数が著しく低下した電解コンデサに関する。

[従来の技術]

て介在させる.

電解液式はなける電解コンデンサいずれの場合にあっても、陽極箔と集電陰がとの間に一般に多孔質の素材からなるセセパータを挟持させることにより、電解液の浸漬および保持を確実にし、製品における陽極箔と降極箔との隔離を確実にする手段がしばしば用いられる。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、このような従来技術の欠点を解消すべく検討を重ねた結果完成されたものではかって、電解コンサ用セパレータをひひではない。 ではより、特に低密度化を図った子の引張り強度が向上しコンデンサ解消の 回工程後の繊維密度のバラツキが解消コンデ サを提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明によれば、陽極箔と陸極箔との間に セパレータが介在する電解コンデンサにおいて、前記セパレータが不動り、前記不総称コンデンサ用セパレータであり、前記不総をおコンデンサ間をポリビニルアルコール、エポキシの機能、シリコン樹脂並びにメラミン樹脂がイングでバインデが提出ない。とを特徴とする電解コンデンサが提供される。

不総布を構成する微維が、マニラ繊維、クラフト繊維、エスパルト繊維、アラミド繊維、

ボリフェニレンサルファイド繊維、ボリエステル繊維、ボリプロピレン繊維、ボリイミド繊維並びにボリサルホン繊維よりなる群から選択されるものであれば好適である。

一不級布の密度が0.01~0.30g/cm³であり、
厚さが40~90μmであれば好適である。

好ましくはバインダは、不識布100 g当り 0.1 g~20gの量で使用する。

バインダを不織布にバインディングする際は、例えばスプレー、浸漬のような方法により行う。

[作用]

前記したように、電解コンデンサ用セパレータとしては、マニラ紙、クラフト紙等のセルロース系繊維が広く使用されている。この種の先行技術としては、特開昭50-122662 号、特開昭52-366号、特開昭63-207114 号、実開昭61-27328号、実開昭61-38926号並びに実開昭62-162830 号に記載された技術がある。

しかしながら、このような従来のセパレー

本発明によれば、低密度化を図った不級布をエポキシ樹脂、シリコン樹脂、メラミン樹脂等でバインディングすることにより、不総布の引張り強度が向上し、コンデンサ素子の参回工程後の機維密度にバラツキを生ずることがなくなり、ショート発生件数を大幅に低下させることができる。

[発明の効果]

本発明によれば、電解コンデンサ用セパレ

ータを改良することにより、特に低密度化を 図った不織布の引張り強度が向上しコンデン サ素子の巻回工程後の繊維密度のバラツキが 解消されショート発生件数が著しく低下した 電解コンデサが提供される。

[実施例]

以下に実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は以下の実施例にのみ限定されるものではない。

電解コンデンサの作製

第1表に示す繊維種とバインダとからなるセパレータを用い、これらを組合せて常法によりサイズ10φ×25g、定格電圧10V、定格静電容量1000μFの電解コンデンサを作製した。なお、電解液としてアーブチロラクトングラル酸テトラメチルアンモニウム塩系電解液を使用した。

第1表

 実施例2-1
 35,9
 0.30
 0/100

 実施例2-2
 39.9
 0.27
 0/100

 実施例2-3
 40.3
 0.31
 0/100

 比較例2-1
 40.5
 0.27
 30/100

 比較例2-2
 42.0
 0.41
 6/100

表中、厚さの単位はμmであり、密度の単位はg/cm³である。

これらの結果から、本発明による電解コンデンサにあっては、低密度化を図った不総布をエポキシ樹脂、シリコン樹脂、メラミン樹脂でパインディングすることにより、ショート発生件数を大幅に低下させることができることが分る。

特許出願人 日本ケミコン株式会社 出願人代理人 弁理士 浜田治雄

異算例1-2	マニラ (60)/エスパルト (40) 混労	エポキシ世皇
比数第1-1	マニラ(60)/エスパルト(40)復告	なし
比較例1-2	マニラ(60)/エスパルト(40)夏梦	なし
異集例 2-1	アラミド	エポキシ製業
実施例2-2	アラミド	メラミン崔脂
実 世 例 2 - 3	アラミド	シリコン裏屋
比数例2-1	アラミド	なし
比較男 2 - 2	アラミド	なし

*'PVA: ポリビニルアルコール

試験結果

得られたセパレータの厚さおよび密度、並びにこれらのセパレータを用いて作製した電解コンデンサにおけるショート発生数を第2表に示す。

第2表

	厚さ	密度	ショート発生数
異集例1-1	40.3	0.24	0 / 100
臭售價1-2	40.1	0.26	1/100
比較例1-1	40.4	0.25	39/100
比較例1-2	42.3	0.37	2/100

第1頁の続き

⑩発 明 者 伊 藤 隆 人 東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1 日本ケミコン株 式会社内